



中国宇航学会深空探测技术专业委员会第十一届学术年会征文通知

【字体： [小](#) [大](#) [简](#) [繁](#) [A](#)】

为了促进深空探测学术交流与研讨，推进我国深空探测技术的持续发展和原始创新，共同探讨我国开展深空探测研究的新技术、新理论、新思路及国际合作新途径，为我国月球探测工程及未来深空探测工程提供技术支持，中国宇航学会深空探测技术专业委员会拟召开第十一届学术年会。

本次大会将以“行星着陆与采样返回”为主题，以特邀报告和分会场专题学术研讨相结合的形式进行，总结交流深空探测研究的最新进展与成果。

会议将特邀深空探测领域著名专家学者就深空探测技术动态与发展趋势、深空探测关键技术、嫦娥三号任务实施及我国深空探测任务规划等作专题报告。欢迎国内外从事深空探测和相关交叉学科领域研究的专家、学者及青年学生踊跃投稿并参加会议。论文将择优推荐到新创刊的深空探测技术专业委员会会刊—《深空探测学报》。

一、征文范围

1、深空探测总体技术

深空探测科学目标，深空科学探测应用，新型有效载荷，深空探测领域新概念、新理论与新方法，深空探测新能源、新材料与新工艺，深空探测研究发展思路、动态与发展趋势，开展行星着陆与返回探测方案设计、小行星采样返回的方案与设想等。

2、月球着陆与返回技术

月球着陆探测技术，月球软着陆总体、结构、动力学及其导航制导与控制技术，嫦娥三号月球车技术，月球取样返回技术，月球探测测控技术，月球表面巡视探测技术，载人登月着陆与返回系统总体方案与设计技术等。

3、行星着陆与返回技术

月球取样返回技术，月球表面巡视探测技术，载人登月着陆与返回技术；行星探测发展思路及趋势，行星大气进入技术，行星进入制动技术，动力下降技术，着陆导航与控制技术，障碍检测与规避技术，新型

行星着陆探测器技术，行星返回技术，行星测控网技术等。

4、小天体采样与返回技术

小天体探测的科学目标，小天体探测发展思路及趋势，小天体目标选择，多任务多目标探测方案设计，小天体着陆与附着探测的导航与制导技术，小天体探测的科学载荷，小天体表面采样技术，样品采集与保存技术，载人小天体的方案设计等。

5、深空探测关键共性技术

新型探测器设计技术，轨道设计与优化技术，自主导航技术，着陆与控制技术，测控与通信技术，采样与原位探测技术，推进技术，新型运载技术等。

二、征文要求

1、论文紧扣本届年会征文范围，内容尚未公开发表；

2、论文观点明确、论据充分、文字简练、数据准确、公式

正确、图表清晰；

3、会议是非涉密会议，论文若含有保密内容，请做好脱密处理，同时递交论文保密审批单电子版（附件一）；

4、论文格式请按照模版（附件二）要求设置；

5、论文要求Word文档，通过E-mail方式投送电子版，主题为“中国宇航学会深空探测技术专业委员会第十一届学术年会征文”，并注明联系方式；

6、截稿日期：2014年6月20日；

7、会议具体时间地点待定。

三、联系方式

联系人：唐晓华，周雪松

电 话：010-57174583，13521831659

邮 箱：cdset.csa@gmail.com

- 上一篇文章： 先进载荷引领飞行器发展未来
- 下一篇文章： 第十八届全国复合材料学术会议征文通知

[设为首页](#) | [加入收藏](#) | [联系我们](#) | [联系站长](#) | [友情链接](#) | [在线留言](#) | [与我同在](#)

中国宇航学会 版权所有  京ICP备05047236号

电话：010-68768625；传真：010-68768624；电子邮件：csa@spacechina.com

办公地址：北京市海淀区阜成路8号；通信地址：北京市838信箱 中国宇航学会，邮政编码：100830